

기술분석보고서 산업재

위지트(036090)



작성기관 NICE평가정보(주) 작성자 김민수 연구원

[▶ YouTube 요약 영상 보러가기](#)

- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미공개 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)로 연락하여 주시기 바랍니다.

- ▶ 요약
- ▶ 기업현황
- ▶ 시장동향
- ▶ 기술분석
- ▶ 재무분석
- ▶ 주요 변동사항 및 전망

위지트(036090)

디스플레이·반도체 장비 핵심 소모성 부품 정밀가공 및 표면처리 전문기업

기업정보(2025.09.25 기준)

대표자	양승환
설립일자	1997.02.04
상장일자	1999.12.10
기업규모	중소기업
업종분류	산업재
	반도체 및
주요제품	디스플레이 제조
	장비용 부품소재
	전문기업

시세정보(2025.09.25 기준)

현재가(원)	700
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	829
발행주식수	118,392,284
52주 최고가(원)	939
52주 최저가(원)	607
외국인지분율(%)	2.45
	(주)제이에스아이홀딩스,
주요주주	(주)제이에스아이코리아,
	(주)아이즈비전,
	김상우

■ 고정밀 가공공정과 표면처리 기술 기반 경쟁력

(주)위지트(이하 동사)는 반도체와 디스플레이 제조 장비의 핵심 소모성 부품을 정밀 가공하고 특수 표면처리를 적용해 공급하는 전문기업으로 성장해 왔다. 상부·하부 전극, 서셉터, 디퓨저 등 주요 부품을 다축가공, 연마, 코팅, 아노다이징 공정으로 제작하며, 체계적인 품질 관리를 통해 고객의 공정 요건에 부합하는 성능을 구현한다. 내부에서 전 공정을 일괄 처리할 수 있는 능력을 바탕으로 납기 단축과 품질 안정성을 동시에 달성하게 하여 고객사의 생산 효율 개선에 기여하고 있다. 아울러, 이같은 제조 역량은 신규 제품 개발 단계에서도 설계부터 양산까지 빠른 대응을 가능하게 하고 있다.

■ 첨단 공정 대응 기술력과 연구개발 성과

동사는 반도체와 디스플레이 산업의 미세화·고집적화 추세에 맞춰 기술 고도화를 지속적으로 추진해 왔다. 증착 균일도 향상, 파티클 저감, 내구성 강화와 같은 연구 성과는 고객사의 수율 개선으로 이어졌으며, 다수의 국책 과제를 수행하며 기술 신뢰성을 입증했다. 특히 CVD, ALD, 노광 등 첨단 공정에 적합한 신소재 및 신공정 부품을 개발해 제품군을 넓히며, 변화하는 산업 요구에도 적극 대응하고 있다. 동시에 공정별 성능 데이터를 축적하고 시험평가 역량을 강화하며 향후 신규 고객사와의 협력에서도 활용 가능한 경쟁 기반을 마련한 것으로 파악된다.

■ 전방산업 확장성과 고객 기반 다변화

AI, 5G, 전장용 고해상도 디스플레이 등 신산업 수요 확대와 함께 반도체·디스플레이 설비 투자 증가에 발맞춰 시장 기회를 넓히고 있다. 국내 주요 패널업체와 반도체 제조사와의 안정적 거래를 유지하는 동시에 신규 고객사 확보와 해외 진출을 추진해 매출 기반을 다변화하고 있다. 고객 공정 특성에 맞춘 맞춤형 제품 설계와 기술지원은 거래관계 지속성을 높이고 있으며, 이러한 협력은 점차 확대되는 추세임과 동시에 해당 전략은 향후 글로벌 고객사와의 네트워크 강화로 이어질 수 있는 기반을 형성하고 있다.

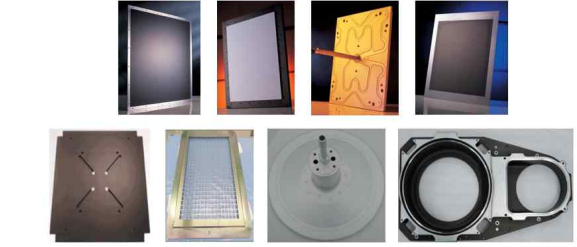
요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2022	352	13.0	22	6.2	137	38.8	10.39	8.65	15.4	141	1,348	4.41	0.46
2023	352	0.0	37	10.4	-241	-68.3	-18.81	-11.54	40.0	-228	996	N/A	0.82
2024	3,578	915.4	138	3.9	17	0.5	0.72	0.41	74.5	7	1,015	98.38	0.70

기업경쟁력

내재화된 생산체계와 공정 최적화 능력	다축가공·연마·코팅·아노다이징 등 핵심 공정을 자체적으로 수행해 외주 의존을 최소화하고, 품질 관리와 납기 단축을 동시에 달성하며 고객 맞춤 설계에도 신속히 대응할 수 있는 유연한 공급 체계 확보
지속적 R&D 투자와 고객 맞춤형 솔루션 제공	축적된 시험 데이터와 신소재 적용 경험을 기반으로 공정 최적화 부품을 개발하여 고객사 수율 향상과 비용 절감을 지원하고, 이를 통해 신규 고객 확보와 장기적 협력 관계 강화로 이어지는 경쟁 우위 형성

핵심기술 및 적용제품

정밀가공 및 표면처리 기술	멀티축 정밀 절삭, 나노 단위 연마, 기능성 코팅, 전해 산화 처리 등을 활용해 고난도 부품 제작에 필요한 안정성과 신뢰성 확보	멀티축 가공 및 기능성 표면처리 전문 디스플레이·반도체 장비 부품 
신소재 및 신공정 대응 역량	CVD, ALD, 노광 등 첨단 공정용 부품 개발 능력을 보유하며, 국책과제 수행과 신소재 적용 경험을 통해 공정 효율 향상과 불량률 저감 달성	

시장 경쟁력

안정적 고객 포트폴리오	국내 주요 반도체 및 디스플레이 제조사와 장기간 거래를 이어오며 안정적 매출 기반을 확보하고, 신규 고객사 확대에도 적극적임
산업 수요와 성장성 대응	AI, 5G, 전장용 디스플레이 등 전방산업의 설비 투자 확대에 맞춰 제품 공급을 늘리고, 글로벌 공급망 변화에도 기민하게 대응함
고객 맞춤형 협력 구조	고객의 공정별 특성과 요구 조건을 반영해 제품을 공동 개발하거나 맞춤형 솔루션을 제공하며, 기술 협력 관계를 심화하고 차별적 가치를 창출하고 있음

ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황

E 환경경영	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 아노다이징 표면처리 공정 시 발생하는 오염물질을 법적 기준 이하로 관리하며, 친환경적 생산 공정 구축 ◎ 인천광역시로부터 2020년부터 5년 연속 환경관리 우수기업으로 지정 ◎ ISO 14001 인증을 보유하며, 지속적인 환경 성과 개선 활동 추진
S 사회책임경영	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 안전서비스디자인 사업 우수기업으로 선정, 근로자 참여 기반 현장 안전 문제 발굴 및 친화적 작업환경 조성 ◎ ISO 45001 인증을 통한 체계적 안전관리 수행 ◎ 지역사회와 협력하는 안전·보건 활동을 강화하여 사회적 책임 이행
G 기업지배구조	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 이사회 총 5명(사내이사 3명, 사외이사 2명)으로 구성 ◎ 코스닥 시장에 상장되어 있으며, 주주 현황 및 재무 정보를 투명하게 공개 ◎ ESG 경영 도입을 통한 지속 가능한 기업 운영 방식을 강화하고, 이해관계자 신뢰 확보를 위한 내부 관리 시스템을 구축

I. 기업 현황

반도체·디스플레이 핵심 소재부품 국산화 선도기업

동사는 설립 이래 반도체 및 디스플레이 제조공정의 핵심 소재·소모성 부품을 국산화하며 기술경쟁력을 축적해왔으며, 첨단 제조장비와 신소재 응용분야로 사업을 확장하며 글로벌 반도체 밸류체인에서 입지를 강화하고 있다.

■ 기업 개요

동사는 1997년 2월 설립되어 1999년 코스닥 시장에 상장한 디스플레이·반도체 제조장비용 핵심부품 전문 기업이다. 본사는 인천광역시 남동구 남동공단 내에 위치하며, 대표이사는 양승환이다. 주요 제품은 LCD 및 OLED 공정에서 사용되는 전극, 디퓨저, 척 등 디스플레이용 소모성 부품과 반도체 제조장비 부품으로 구성되며, 매출은 디스플레이 부품이 가장 큰 비중을 차지하고 반도체 부품과 기타 사업이 뒤를 잇는다.

설립 이후 정밀 가공과 표면처리 기술을 축적하며 부품 국산화를 선도해왔고, 이러한 역량을 기반으로 소재·부품·장비 전문기업 및 국가 전략기술 사업화 시설로 지정된 바 있다. 최근에는 스마트공장 인증과 친환경 경영 관련 수상을 통해 제조 혁신과 지속가능 경영 역량을 강화하고 있다. 동사는 디스플레이 분야에서 확보한 기술 경쟁력을 바탕으로 반도체 고도화 수요에 대응하며 사업 포트폴리오를 확대하고, 글로벌 밸류체인 내 입지를 강화함으로써 첨단 제조산업을 선도하는 기업으로 성장해 나간다는 비전을 가지고 있다.

■ 주요 연혁 및 대표이사 주요 이력

동사는 1997년 계측기기 제조 및 판매의 목적으로 금호미터텍(주)로 설립되어 1999년 12월 코스닥 상장을 통해 자본시장 신뢰를 확보한 뒤, 2004년 현재의 사명인 (주)위지트로 변경하였다. 2005년 원일시스템(주)를 흡수 합병하여 반도체 및 LCD 부품 생산으로 사업 영역을 확대하였으며, 고부가가치 사업으로의 성장 기반을 마련하고 주력 사업의 미래 성장 분야로의 성공적인 전환을 이루었다. 이후 LCD 중심의 제품군을 OLED와 반도체 장비용 부품으로 넓히며 정밀 가공과 표면처리 기술을 고도화하고, 이를 바탕으로 2012년 부품소재전문기업 지정, 2015년 글로벌 강소기업 선정 등 대외적 인정을 받았다.

경영 인프라 측면에서는 ISO9001, ISO14001 인증을 획득하며 글로벌 수준의 품질·환경 관리체계를 구축하였다. 2020년대 들어서는 첨단 메모리 반도체용 부품 기술이 국가전략기술로 지정되며 사업화시설 인증을 받았고, 2024년 재지정을 통해 지속적 경쟁력을 입증하였다. 2025년에는 인천광역시 환경의 날 표창과 중소벤처기업부의 스마트공장 인증을 획득하며 제조혁신과 친환경 경영을 병행하는 체제를 확립하였다. 이는 동사가 단순 부품 공급업체를 넘어, 국내 소재·부품·장비 산업의 기술 자립과 글로벌 경쟁력 강화에 기여하는 기업으로 자리매김했음을 보여주고 있다.

그림 1. 주요 연혁



출처: 동사 홈페이지 발췌(2025)

대표이사 양승환은 1961년생으로, 한양대학교 전기공학과를 졸업하고 삼성전기에서 주요 직책을 역임하며 전자부품 분야의 기술·경영 경험을 쌓았다. 이후 (주)파워넷 대표이사로 활동하며 기업 운영과 사업 확장의 노하우를 축적한 뒤, 동사에 합류하여 대표이사직을 맡고 있다. 그는 2025년 정기 주주총회에서 사내이사로 재선임되었으며, 동사에서 제품 국산화, 신제품 개발, 신사업 확장을 주도하였다. 특히 디스플레이와 반도체 핵심부품의 기술경쟁력을 높이고 지속가능 경영체제를 강화하는 데 중점을 두고 있으며, 이를 통해 글로벌 밸류 체인에서 동사의 위상 제고를 이끌고 있다.

■ 종속회사 및 주주현황

2025년 동사 반기보고서에 따르면 동사의 연결대상 종속회사로는 (주)파워넷, (주)이에셋글로벌이 있다. 베니스 1호투자조합에 대해서도 기업의결권의 과반수를 소유하고 있으나, 주요 종속회사 여부 기준인 종속회사의 최근 사업연도 말 자산총액이 지배회사의 최근 사업 연도말 자산총액의 10%이상에 해당하지 않아 종속회사에 해당하지 않는 것으로 확인된다.

또한, 총 주식 수는 118,392,284주로 확인되며, 주요 주주 및 보유 비율은 (주)제이에스아이홀딩스 외 특수관계인이 41,636,925주(35.17%)를 보유하고 있으며, 그외 자기주식 446,849주(0.38%), 기타 기관 및 소액투자자 76,308,510주(64.45%) 등으로 구성된다. 2023년 12월 기준으로 최대주주는 6.72%의 지분을 보유한 (주)제이에스아이코리아였으나, 2025년 7월 30일에 (주)제이에스아이홀딩스가 (주)제이에스아이코리아를 흡수합병하며 보유 주식을 승계함에 따라 10.90%의 지분을 소유하여 최대 주주로 위치하고 있다.

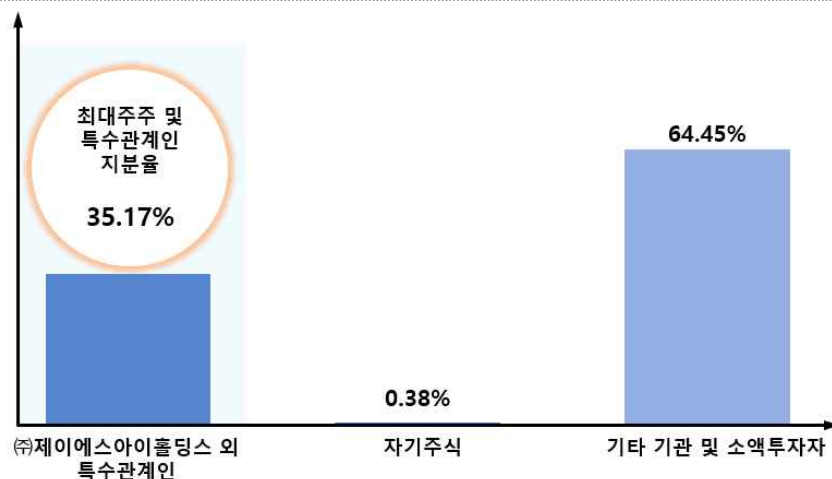
표 1. 종속회사 현황

회사명	상장 여부	주요 사업	현황	자산총액(백만 원)*
(주)파워넷	O	전력변환장치	- 대형 프리미엄 set에 적용되는 제품군의 확대 - EMS, 배터리 팩 등 제품 포트폴리오 다변화	477,574
(주)이에셋글로벌	X	경영 자문	- 기업 인수합병 및 투자 컨설팅	14,913

* 2024년 12월 31일 결산 기준

출처: 동사 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

그림 2. 주주현황



출처: 동사 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

■ 사업 분야 및 매출현황

동사의 사업은 디스플레이용 부품, 반도체 장비 부품, 그리고 기타 사업으로 구분된다. 이 가운데 디스플레이 부품이 가장 큰 비중을 차지하며, LCD와 OLED 패널 제조 공정에서 사용되는 전극, 디퓨저, 척 등 다양한 소모성 부품을 공급한다. 설립 초기부터 축적한 정밀 가공과 표면처리 기술을 바탕으로 해당 부품의 국산화를 추진하였으며, 현재는 국내외 고객사에 안정적으로 납품하고 있다. 2025년 반기 기준 이 부문 매출은 전체의 73.6%를 차지한다.

반도체 장비 부품 부문은 노광, 증착, 식각 등 첨단 공정에서 활용되는 소모성 부품을 중심으로 전개되고 있으며, 매출 비중은 22.0%이다. 반도체 공정의 고도화에 따라 내열·내식 소재 적용과 정밀 가공 기술의 중요성이 커지고 있으며, 동사는 이에 대응한 제품군을 공급하고 있다. 기타 사업은 전체 매출의 4.4%를 차지하며, 소재 응용 제품과 시험·평가 관련 부품 판매로 구성된다. 해당 부문은 상대적으로 규모는 작지만 새로운 기술 적용과 응용 분야를 넓히는 교두보 역할을 하고 있어 향후 확장 가능성을 내포한다.

동사의 매출 구조는 디스플레이 부품 중심으로 안정적으로 유지되고 있으며, 반도체 장비 부품 매출이 확대되면서 사업의 범위가 넓어지고 있다. 특히 주요 고객사의 생산능력 확충과 차세대 공정 투자 확대에 따라 동사의 제품 판매 증가 가능성이 열리고 있으며, 기존 디스플레이 분야에서 확보한 품질 경쟁력이 반도체 및 기타 응용 사업으로 확산될 것으로 기대된다. 이를 통해 각 사업 부문은 향후에도 안정성과 성장성을 동시에 확보할 수 있는 기반을 마련하고 있다.

표 2. 사업 분야

(단위: 백만 원)

품목	2023년 말		2024년 말		2025년 반기	
	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
디스플레이 장비 부품	22,552	64.0%	24,841	73.3%	12,234	73.6%
반도체 장비 부품	12,662	35.9%	9,051	26.7%	3,648	22.0%
기타	19	0.1%	-	0	730	4.4%
합계	35,232	100%	33,892	100%	16,611	100%

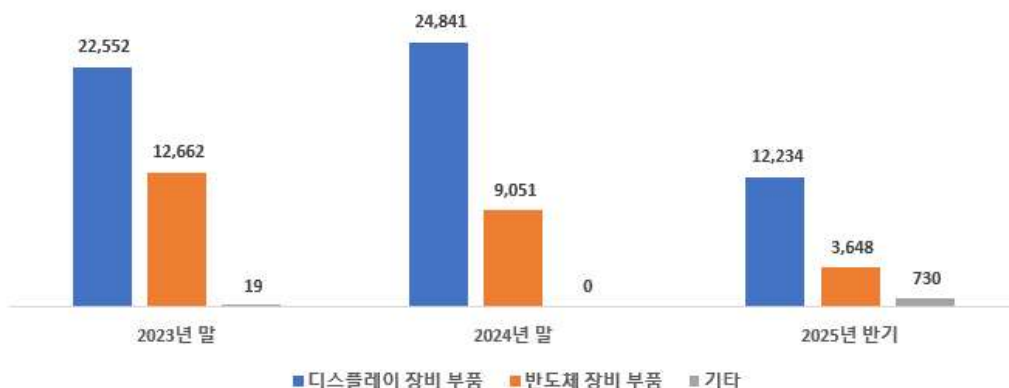
* 백만 원 이하 반올림으로 합계에 차이가 있을 수 있음

* K-IFRS 개별 기준 매출액임

출처: 동사 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

그림 3. 사업 부문별 매출액 구조

(단위: 백만 원)



출처: 동사 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

II. 시장동향

반도체 장비·디스플레이 시장은 첨단 공정 투자와 OLED 전환 가속화에 힘입어 안정적 성장세를 지속할 전망이다

글로벌 반도체 제조 장비와 디스플레이 산업은 첨단 기술 도입과 응용처 확대로 핵심 부품 및 패널 수요가 다변화되며 중장기 성장 기반을 강화하고 있다.

■ 반도체 제조 장비 및 디스플레이 관련 시장 규모 및 전망

동사의 주력 제품은 LCD와 OLED 패널 제조 공정에서 사용되는 전극, 디퓨저, 척 등 디스플레이용 소모성 부품과 반도체 제조 공정의 노광·증착·식각 장비에 필요한 정밀 소모성 부품으로 구성된다. 이들 제품은 첨단 소재 적용과 정밀 가공 기술을 기반으로 생산되며, 글로벌 반도체와 디스플레이 산업의 투자 및 수요 변화에 직접적으로 연동된다.

반도체 장비 시장은 동사 제품의 수요와 가장 밀접하게 맞닿아 있다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 2025년 7월 발표한 전망에 따르면, 전 세계 반도체 제조장비 매출은 2024년 약 1,169억 달러에서 2025년 1,255억 달러로 확대될 것으로 예상되며, 이는 사상 최고 수준이다. 특히 웨이퍼 팹 장비(Wafer Fab Equipment, WFE) 시장은 2025년 1,108억 달러, 2026년 1,221억 달러로 전망되어, 2026년에도 성장세가 이어질 것으로 분석된다. 이러한 증가는 AI 반도체, 고대역폭 메모리 반도체(High Bandwidth Memory, HBM), 첨단 로직(2nm Gate-All-Around(GAA) 등) 공정에 대한 대규모 투자가 견인하고 있다. 지역적으로는 중국이 2025년에도 약 380억 달러 규모의 투자로 세계 최대 장비 시장을 형성하고, 한국과 대만이 뒤를 잇는 구도가 지속될 것으로 예상되고 있다.

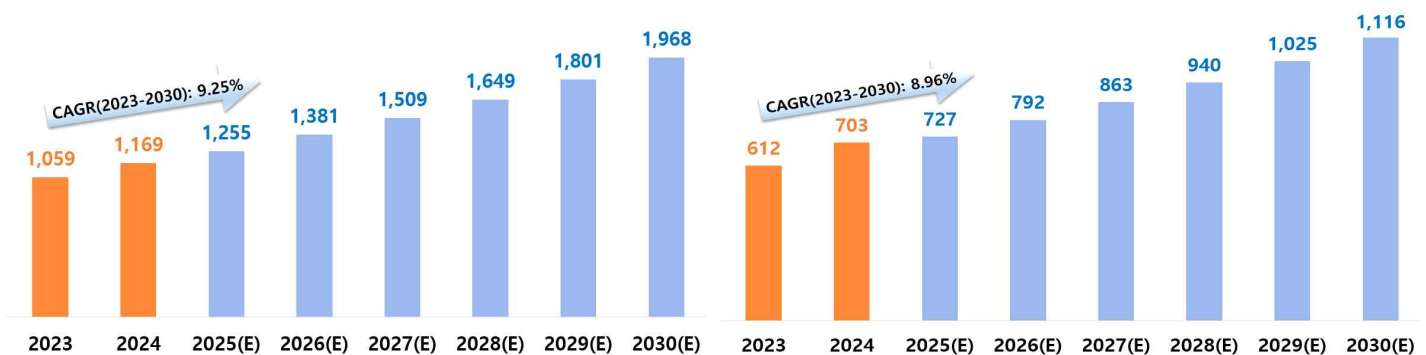
디스플레이 산업 역시 동사의 매출 비중이 높은 분야로, 최근 몇 년간 LCD에서 OLED로의 전환과 차량용·대형 디스플레이 확대가 뚜렷하다. IT 산업 글로벌 리서치 회사인 Counterpoint Research는 2024년 글로벌 디스플레이 장비 투자가 73억 달러로 전년 대비 47% 증가했다고 발표했으며, OLED 설비의 확대가 향후 투자 흐름을 주도할 전망이다 가운데 2025년 이후에도 연간 70억 달러 내외 수준이 유지될 것으로 내다보고 있다. 한편, Omdia는 2025년 대면적 디스플레이 패널 매출이 약 727억 달러로 전년 대비 성장할 것이라고 분석했으며, 대형화와 고해상도화 추세가 시장을 뒷받침한다고 설명했다. 이처럼 장비 투자와 패널 매출의 안정적인 흐름은 동사가 강점을 지닌 디스플레이용 소모성 부품 수요를 지속적으로 견인할 수 있는 환경을 형성한다.

그림 4. 세계 반도체 제조 장비 시장 규모

(단위: 억 달러)

그림 5. 세계 대면적 디스플레이 시장 규모

(단위: 억 달러)



출처: SEMI(2025), Omdia(2025), NICE평가정보(주) 재가공

■ 스마트공장·친환경 공정 강화 및 정책 연계 신시장 모색

동사는 정밀 가공과 표면처리 기술을 기반으로 디스플레이 및 반도체 핵심 소모성 부품을 공급해왔다. 최근 디스플레이 분야에서는 OLED와 차세대 발광기술을, 반도체 분야에서는 미세공정 대응 부품을 중심으로 기술 개발을 이어가고 있으며, 이러한 방향성은 정부 정책과 산업 환경의 변화와 긴밀히 맞물려 있다.

산업통상자원부가 추진하는 소부장 핵심전략기술 지원 사업은 반도체와 디스플레이 핵심 공정 부품의 국산화를 촉진하기 위해 연구시설과 공동 활용 장비를 확충하고 있다. 이 같은 제도적 기반은 동사가 보유한 가공·소재 기술의 고도화를 뒷받침하며, 신제품 개발과 품질관리 체계를 한층 강화하는 효과를 낳고 있다. 세제 혜택 확대 역시 기업 환경에 긍정적 요인으로 작용한다. 2025년부터 적용되는 국가전략기술 투자 세액공제 확대에 따라 대기업·중견기업은 20%, 중소기업은 30%의 공제율을 적용받게 되었다. 이는 반도체 장비용 소모성 부품 분야에서 지속적인 설비 투자와 연구개발을 추진하는 동사의 부담을 완화하고, 안정적인 자금 운용과 기술개발 지속성을 확보하는 기반이 될 것으로 전망된다.

디스플레이 분야에서는 정부가 2023년 발표한 디스플레이 산업 혁신전략이 산업 전반의 구조 전환을 이끌고 있다. 정부는 2027년까지 세계 1위 위상 회복을 목표로 OLED 및 무기발광(마이크로LED) 기술개발, 차량용·대형 디스플레이 수요 확대, 신시장 창출 등을 주요 과제로 설정하였다. 해당 정책은 증착·식각 공정 부품과 같은 동사의 주력 제품군에 직접적인 수요 기반을 마련하며, 특성화 대학원 설립과 전문인력 양성 사업은 장기적인 연구개발 역량 강화와 연결된다.

동사는 이와 같은 정책 환경과 기술 발전 흐름 속에서 기존 사업에 안주하지 않고 신규 분야 진출을 적극 모색하고 있다. 특히 차량용 및 대형 디스플레이 수요 확대에 대응하는 고정밀 부품, 차세대 반도체 패키징 공정에 필요한 첨단 소재 부품을 개발하며 적용 영역을 넓히고 있다. 또한 스마트공장 인증을 계기로 친환경 공정과 지능형 생산체계를 고도화해 나가고 있으며, 이를 통해 기존 주력 사업의 경쟁력을 유지하는 동시에 새로운 성장 동력 확보에 힘쓰고 있다.

주요 기관별 시장전망

세계 반도체 자본장비 시장은 2025년 약 1,160억 달러 규모로 추정되며, 2034년에는 2,105억 달러까지 확대될 전망이며, 이 기간 연평균 성장률은 6.85% 수준으로 분석됩니다.

- Precedence Research

글로벌 디스플레이 패널 시장은 2025년 1,571억 달러에서 2035년 2,111억 달러로 확대될 것으로 예상되며, 연평균 3.0% 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

- Future Market Insights

디스플레이 패널 산업은 2024년 1,352억 달러 규모에서 2029년 1,737억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 이 기간 CAGR은 5.1%에 이를 것으로 전망됩니다.

- MarketsandMarkets

디스플레이 패널 시장은 2025년 1,517억 달러에서 2030년 2,002억 달러에 이를 것으로 예상되며, 향후 5년간 연평균 5.70% 성장을 기록할 것으로 분석됩니다.

- Knowledge Sourcing Report

■ 경쟁업체 현황

동사가 생산하는 주요 제품은 디스플레이와 반도체 제조 공정에 직접 투입되는 핵심 소모성 부품으로, 디스플레이 분야에서는 상·하부전극, Susceptor, Diffuser, Mask Frame이, 반도체 분야에서는 CVD 공정용 Shower Head, Face Plate, 식각용 Chamber 등이 대표적이다. 이들 부품은 공정 안정성과 균일도를 좌우하기 때문에 글로벌 및 국내 다수의 전문기업들과의 경쟁 구도가 형성된다.

글로벌 시장에서는 일본과 미국 기업들이 확고한 우위를 차지하고 있다. 일본의 Ferrotec Holdings는 정전척(Electro-Static Chuck, ESC), Susceptor, Face Plate 등 공정 핵심 부품을 공급하며, 세라믹 및 쿼츠 기반의 내구성과 균일도 기술을 강점으로 하고 있다. 미국의 Silfex는 Lam Research의 자회사로, 식각 공정용 정밀 실리콘 컴포넌트에 특화되어 있다. 또한 NGK Insulators와 Kyocera는 세라믹 전극, Diffuser, Shower Head 부품에 대한 소재 기술과 코팅 역량을 기반으로 글로벌 장비사와 장기간 거래를 이어가고 있다. 이들 기업은 대규모 양산 경험과 안정적인 공급망을 무기로 글로벌 시장을 주도하고 있다.

국내에서는 하나머티리얼즈(주)가 식각 공정용 실리콘 파츠와 Shower Head, Face Plate를 주력으로 공급하며 글로벌 파운드리 및 장비사와 협력 관계를 넓히고 있다. (주)월텍스 역시 실리콘 소모성 부품을 중심으로 국내외 고객사를 확보하고 있으며, 납기 대응과 안정적 품질 관리에서 강점을 보이고 있다. (주)티씨케이(SiC 기반의 CVD 링과 Susceptor 등에 특화되어, 내식성과 내열성이 요구되는 공정에서 경쟁력을 발휘하고 있다.

또 하나의 경쟁업체인 파인원(주)은 OLED 증착 공정에 필요한 마그넷 플레이트를 국산화한 업체로, 일본 기업 의존도가 높던 품목을 대체하며 공급 기반을 확대하고 있다. 또한 Mask Frame과 Assembly, 증착용 쿨링 플레이트 등 다양한 증착기 내 부품을 제공하며 '원스톱 OLED 솔루션'을 지향하고 있다. R&D 센터와 Magnet Lab을 운영하며 자기장 설계 및 박막 증착 관련 기술을 개발하고 있으며, 최근 공장 증축 및 투자 유치를 통해 생산능력 확대에 나서고 있지만, 외주 가공 비중이 높아 원가 절감과 내재화가 향후 과제로 지적되고 있다.

표 3. 주요 경쟁업체 현황

기업명	현황
Ferrotec Holdings (Japan)	<ul style="list-style-type: none"> 세라믹·쿼츠 소재 기반의 정밀 가공 기술을 강점으로 하며, 다수의 해외 생산 거점을 운영해 공급망 안정성을 확보함 글로벌 장비사와의 장기간 거래 이력을 바탕으로 신뢰성과 레퍼런스를 축적하며 시장 입지를 강화함
파인원(주)	<ul style="list-style-type: none"> 2018년 설립 이후 OLED 증착 공정 부품을 주력으로 사업을 확장하며, 최근에는 반도체 및 2차전지 장비용 부품 분야로도 진출 범위를 넓히고 있음 본사와 생산공장을 확장하며 F1, F2 신규 라인을 증설하고 있으며, Pre-IPO 투자를 유치해 설비 내재화와 생산능력 제고를 추진하고 있음

출처: 각 사 홈페이지 및 보도자료, NICE평가정보(주) 재가공

글로벌 기업들은 기술 축적과 대규모 양산 경험으로 시장을 선도하고 있고, 국내 기업들은 국산화 및 고객사 근접성을 강점으로 차별화를 꾀하는 한편, 특정 증착 부품을 국산화하며 성장세를 보이는 신규 업체들도 등장하고 있다. 경쟁의 핵심은 내열·내식 소재 기술, 파티클 저감 표면 처리, 균일도 확보를 위한 정밀 가공 역량이며, 고객사 인증과 공급망 안정성이 높은 진입장벽으로 작용한다. 이 같은 환경은 도전 요인이자 동시에 기회 요인으로, 국내외 기업들은 기술 고도화와 품질 경쟁력 강화를 통해 시장 입지를 확대해 나가고 있다.

III. 기술분석

공정 안정성·품질 신뢰성 확보를 위한 정밀 가공 및 신소재 기술 축적

동사는 디스플레이와 반도체 제조 핵심 부품에서 국산화를 달성하고, 연구개발과 인증 및 특허를 통한 기술 장벽 구축으로 장기적 경쟁 기반을 다지고 있다.

■ 주요 사업 분야



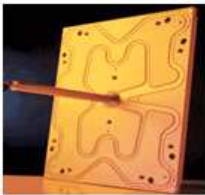

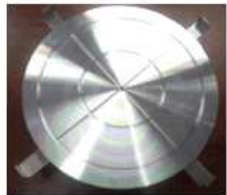





동사는 디스플레이와 반도체 제조 공정에 투입되는 정밀 소모성 부품을 주력으로 하는 소재·부품 전문 기업이다. 디스플레이 분야에서는 OLED 및 LCD 패널 제작 시 활용되는 상·하부 전극, 증착 공정에서 필요한 Susceptor와 Diffuser, 유기물 증착용 Mask Frame 등을 공급한다. 이러한 부품들은 패널 증착의 균일성과 미세 패턴 형성에 직접적으로 기여하며, 패널 제조사의 생산성 및 품질 안정성에 핵심적이다. 반도체 분야에서는 CVD(화학기상증착) 공정의 Shower Head와 Face Plate, 에칭 공정용 Chamber 등을 생산한다. 해당 제품들은 반응가스의 균일한 분사, 플라즈마 제어, 내식·내열 성능 확보를 통해 공정 효율과 장비 수명을 높이는 역할을 한다. 동사는 이처럼 디스플레이와 반도체 두 축을 기반으로 안정적인 사업 포트폴리오를 갖추고 있으며, 국산화를 통한 수입대체 및 고객사 맞춤형 대응을 통해 경쟁력을 유지하고 있다.

■ 디스플레이·반도체 맞춤형 정밀 소모품 기술

동사의 기술적 강점은 정밀 가공 역량과 소재 처리 기술에 있다. 디스플레이용 상부·하부 전극은 플라즈마 균일도를 높여 미세 패턴의 정밀성을 보장하며, Susceptor와 Diffuser는 고온·고진공 환경에서도 안정적으로 작동해 유기물 증착 시 균일한 확산을 지원한다. 특히 Mask Frame은 대형 OLED 패널 제작에 필수적인 부품으로, FMM(Fine Metal Mask)을 지지하는 구조적 안정성과 높은 평탄도가 요구된다.

반도체 공정에서는 Shower Head와 Face Plate가 박막의 품질과 균일도를 좌우하며, Chamber 부품은 내구성과 내식성을 확보해야 한다. 이를 위해 동사는 고순도 실리콘과 SiC(실리콘 카바이드)와 같은 소재를 적극 활용하고 있으며, 표면 처리 및 코팅 기술을 통해 파티클 발생을 최소화하고 있다. 또한 정밀 측정 장비를 통한 평탄도·조도 관리, 고객사의 품질 승인 절차(Qualification) 충족 등 반복적인 검증 과정을 통해 제품 신뢰성을 높이고 있다. 이러한 기술 축적은 글로벌 선도 기업과의 격차를 줄이는 기반이 되고 있으며, 향후 대면적 OLED 및 반도체 미세공정 대응에 중요한 경쟁력이 될 것으로 보인다.

표 4. 동사의 디스플레이 및 반도체 장비 소모품 상용화 제품

디스플레이 파트					
반도체 파트					

출처: 동사 홈페이지 발췌(2025), NICE평가정보(주) 재가공

■ 연구개발 활동 및 기술진입 장벽

동사는 연구개발 역량을 기반으로 제품 성능 고도화와 신제품 포트폴리오 확대를 추진하고 있으며, 이를 통해 산업 내에서 기술 진입장벽을 형성하고 있다. 2025년 반기보고서에 따르면, 2025년 반기 말 연구개발비는 약 3.6억 원으로 매출액 대비 약 2.17% 수준이며, 2022년 5.5억 원(매출액 대비 연구개발비율 1.56%)에서 2024년 7.8억 원(매출액 대비 연구개발비율 2.30%)으로 매년 증가세를 이어가고 있다. 이는 단순한 유지 차원을 넘어 차세대 공정 대응을 위한 적극적 투자라는 점에서 의미가 크며, 연구개발 인력 역시 꾸준히 확보되고 평균 근속연수가 8년 이상으로 보고되는 등 내부 기술의 안정적 축적이 이뤄지고 있다.

디스플레이 분야에서는 대면적 OLED 패널용 Mask Frame 및 고성능 Diffuser를, 반도체 분야에서는 차세대 CVD Shower Head 및 SiC 기반 내식성 부품을 중점적으로 개발하고 있다. 특히 HBM 공정 관련 핵심 부품 국산화를 위한 연구는 정부 전략기술 사업과 연계되어 추진되고 있으며, 이를 통해 국가적 정책과제와 기업의 기술 개발이 맞물리는 구조를 형성하고 있다.

기술 진입장벽의 측면에서 동사는 반도체 공정 챔버 부품 원자층 증착 방법(특허등록번호 10-2581079) 등 19개의 등록된 특허와 기타 지적재산권을 확보하여 제품 설계와 제조 공정에서 차별화를 꾀하고 있다. 또한 ISO 9001/14001 인증 등을 획득하여 경영 신뢰성을 강화하고 있으며, 고객사로부터의 까다로운 승인 절차(Qualification)를 반복적으로 통과해 온 점도 중요한 장벽으로 작용하고 있다. 향후에도 동사는 연구개발비 투자를 매출 대비 일정 수준 이상 유지하고, 고급 연구인력 충원과 산학협력을 확대해 기술 자립도를 더욱 높여갈 계획이다. 아울러 스마트 제조 시스템을 통한 품질 데이터 축적과 자동화 공정 고도화를 병행하여 제품 신뢰성과 공급 안정성을 제고할 방침을 수립하고 있으며, 이는 단순히 기술 개발 차원을 넘어 산업 내에서 동사가 안정적으로 시장 지위를 유지하고 장기적으로 기술 선도 기업으로 도약하기 위한 기반이 될 것으로 전망된다.

표 5. 연구개발비 투입 현황

(단위: 백만 원)

항목	2025년 반기말	2024년	2023년	2022년
연구개발비	361	778	690	548
매출액	16,611	33,892	35,232	35,219
매출액 대비 연구개발비(%)	2.17	2.30	1.96	1.56

출처: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

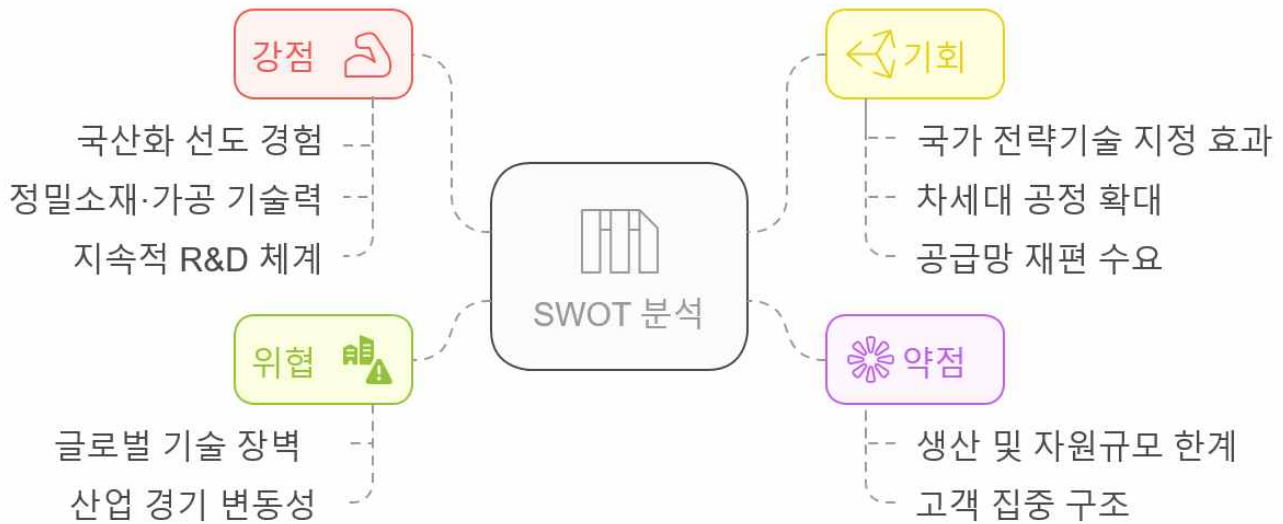
표 6. 주요 국책 연구과제

기간	사업명	과제	기대효과
2020.06.30. -2022.06.29.	중소기업기술혁신개발사업	100단 이상 3D NAND Flash용 고정밀 샤워헤드 개발	플라즈마 환경에에서의 증착 균일도 향상
2019.10.01. -2021.09.30.	글로벌전략기술개발사업	CVD 공정 생산성 향상을 위한 디퓨저 표면처리 개발	CVD 공정 표면처리

출처: 동사 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

SWOT 분석

(주)위지트 SWOT 분석



1. 강점 (Strengths)

- 국산화 선도 경험: 디스플레이 상·하부 전극 및 OLED 증착용 Mask Frame 등 일본 의존도가 높던 부품의 국산화 실적을 보유
- 정밀소재·가공 기술력: 고순도 실리콘, SiC 등 소재 기반 정밀 가공·코팅 기술을 통해 파티클 저감과 공정 균일도를 달성
- 지속적 R&D 체계: 자체 기술연구소를 중심으로 신제품 개발과 성능 개선을 추진하며, ISO 품질 인증 및 고객사 승인 절차를 통해 신뢰성 축적

2. 약점 (Weaknesses)

- 생산 및 자원 규모 한계: 글로벌 대형 공급업체 대비 양산 능력과 연구개발 자원에서 열세
- 고객 집중 구조: 매출이 일부 대기업 고객사에 집중되어 수요 변동 리스크 존재

3. 기회 (Opportunities)

- 국가 전략기술 지정 효과: HBM 공정 부품 국산화 기업으로 지정되어 정부 지원 및 투자 확대 수혜 기대
- 차세대 공정 확대: OLED 대형화, 반도체 미세공정 심화에 따른 신규 수요 확대 및 시장 확장 가능

4. 위협 (Threats)

- 글로벌 기술 장벽: 미국·일본 등 선도기업의 특허·양산 경험·레퍼런스가 견고한 진입장벽으로 작용
- 산업 경기 변동성: 반도체·디스플레이 설비 투자 사이클 변동에 따라 매출 변동성이 크게 발생

IV. 재무분석

2024년, 매출액 증가 및 수익성 개선

2024년 동사 매출은 (주)파워넷 편입의 영향으로 전년 대비 915.4% 성장하여 3,578억 원을 기록하였다. 이와 더불어 영업이익이 101억 원, 당기순이익이 258억 원 증가하며 수익성 개선의 흐름을 보였다.

■ 2024년, 종속기업 편입으로 매출 대폭 증가

동사는 반도체 및 디스플레이 제조용 장비의 핵심부품의 제조·판매를 주요 사업으로 영위한다. 2023년까지 디스플레이 장비부품, 반도체 장비부품 부문이 주요 매출을 구성하였으나, (주)파워넷의 연결편입으로 2024년에는 사업 부문이 SMPS 사업, 모바일 사업 등으로 확장되었다. 동사의 최근 매출 실적을 살펴보면, 2022년 352억 원의 매출을 시현하였고, 2023년에도 디스플레이 및 반도체 시장의 세계적 불확실성에도 불구하고 비슷한 매출 수준을 유지하였다. 2023년 말 (주)파워넷을 종속기업으로 편입하며 2024년 매출은 전년 대비 915.4% 성장하여 3,578억 원으로 대폭 증가하였다. 2025년 2분기 누적 매출은 반도체 시장의 호황으로 매출 증가세가 지속되어 전년 동기 대비 73.7% 성장한 2,392억 원을 기록하였다.

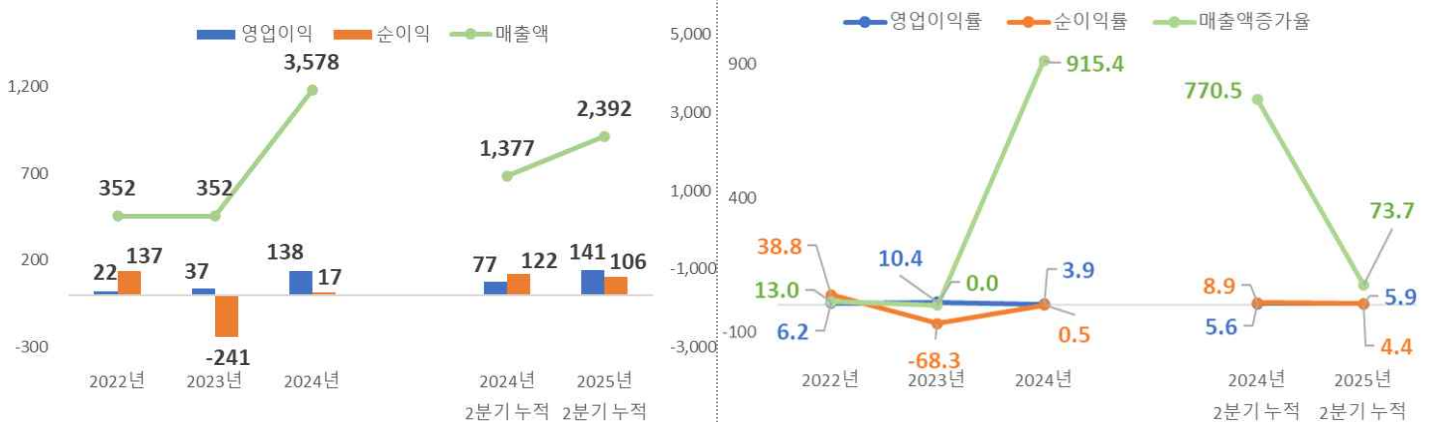
■ 2024년, 영업이익 및 당기순이익 증가

2023년, 동사 매출이 전년과 비슷한 수준을 유지하는 가운데 원가 구조 개선 및 판관비 부담 완화로 영업이익은 15억 원 증가하여 37억 원을 기록하였다. 그러나 당기순이익은 관계기업 손실이 약 367억 원 발생하며 378억 원 감소, 241억 원의 적자를 나타내었다.

2024년에는 매출이 915.4% 성장하며 영업이익은 138억 원을 기록하였으나, 영업이익률은 3.9%로 하락하였다. 관계기업손실 감소 및 이자수익과 당기순이익-공정가치측정 금융자산처분이익으로 인한 금융수익 증가로 당기순이익은 258억 원 증가하여 17억 원을 기록하였다. 2025년 2분기 누적 매출이 전년 동기 대비 73.7% 성장하며 영업이익 또한 141억 원으로 증가하였으나, 관계기업지분수익이 크게 감소하며 당기순이익은 106억 원으로 소폭 축소되었다.

그림 6. 동사 손익계산서 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

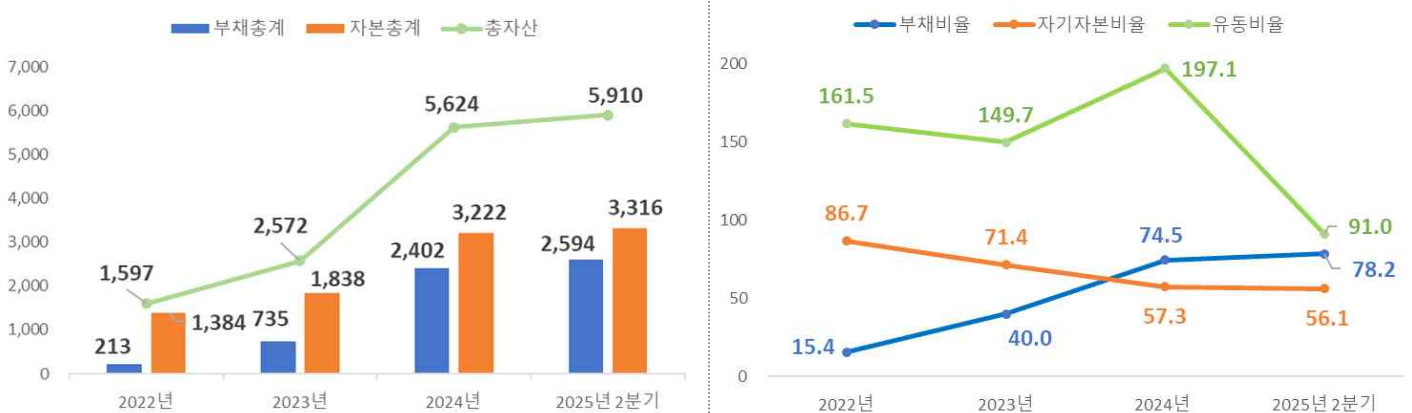
■ 유동비율 및 자기자본비율 감소, 부채비율 증가 추세로 재무건전성 개선 필요

2023년 동사 자산은 유동자산이 259.9% 증가하며 2,572억 원을 기록, 부채는 유동부채가 288.1% 증가하며 735억 원을 기록하였다. 유동부채의 증가율이 유동자산의 증가율을 상회하며 유동비율은 149.7%로 11.8%p 하락하고, 부채비율은 40.0%로 24.6%p 증가하였다. 자산 증가의 영향으로 자기자본비율은 71.4%를 기록하였다.

2024년, 유동자산과 비유동자산의 증가로 총자산은 5,624억 원을 기록, 부채 또한 유동부채와 비유동부채가 모두 증가하며 2,402억 원을 나타내었다. 유동자산의 증가로 유동비율은 197.1%로 47.4%p 상승하고, 부채 총계 증가로 부채비율은 74.5%로 34.5%p 상승하였다. 자기자본비율은 하락세를 이어가 57.3%를 기록하였다. 2025년 2분기에는 유동부채가 크게 증가하며 유동비율이 106.1%p 하락한 91.0%를 기록하고, 부채비율도 78.2%로 상승하였다. 자본이 지속 증가하였음에도 자산의 증가로 인해 자기자본비율은 소폭 하락하여 56.1%를 시현하였다. 동사는 유동비율이 최근 급격히 하락하였고, 자기자본비율은 지속 하락, 부채비율은 상승하는 추세이므로 재무건전성 개선이 필요하다고 판단된다.

그림 7. 동사 재무상태표 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

표 7. 동사 요약 재무제표

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)

항목	2022년	2023년	2024년	2024년 2분기 누적	2025년 2분기 누적
매출액	352	352	3,578	1,377	2,392
매출액증가율(%)	13.0	0.0	915.4	770.5	73.7
영업이익	22	37	138	77	141
영업이익률(%)	6.2	10.4	3.9	5.6	5.9
순이익	137	-241	17	122	106
순이익률(%)	38.8	-68.3	0.5	8.9	4.4
부채총계	213	735	2,402	888	2,594
자본총계	1,384	1,838	3,222	1,989	3,316
총자산	1,597	2,572	5,624	2,877	5,910
유동비율(%)	161.5	149.7	197.1	154.4	91.0
부채비율(%)	15.4	40.0	74.5	44.6	78.2
자기자본비율(%)	86.7	71.4	57.3	69.1	56.1
영업현금흐름	-19	29	262	48	67
투자현금흐름	-276	145	126	-139	-265
재무현금흐름	114	72	-165	17	125
기말 현금	44	290	512	221	436

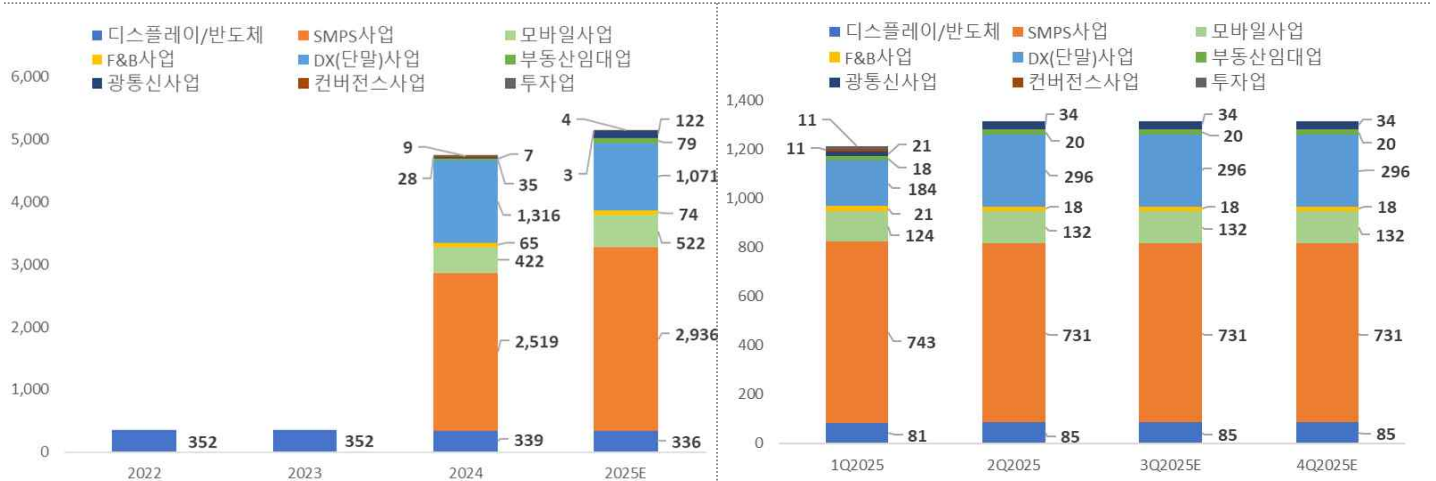
자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

■ 동사 실적 전망

동사는 반도체 및 디스플레이 제조용 장비 핵심부품 산업에서 20여 년간 축적한 정밀가공, 표면처리 기술을 기반으로 고내구성·고정밀 부품을 국내외 주요 제조업체에 안정적으로 공급하고 있다. 반도체 시장은 AI, 5G, 자율주행 전장용 고성능 반도체 수요 확대와 글로벌 공급난 속에서 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 디스플레이 시장 역시 OLED, Mini LED, Micro LED 등 차세대 기술 확산으로 설비투자가 확대되고 있다. 동사는 시장 성장성을 바탕으로 고품질 부품과 국산화 개발 역량을 통해 높은 진입장벽을 보유하고, 품목 및 고객 다변화를 통해 사업 안정성과 경쟁력을 확보하였다. 또한 주요 종속회사인 (주)파워넷은 Display, AV, 프린터, 생활가전 등 다양한 전자제품에 적용되는 고효율 SMPS를 개발·제조하며, 전방산업 성장에 따라 수요 확대가 기대된다. 이와 같은 주력 산업 경쟁력과 종속회사 사업 확장성을 결합할 때, 동사는 2025년에도 안정적 매출 성장과 수익성 개선이 지속될 것으로 전망된다.

그림 8. 동사 사업부문별 실적 및 전망

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 분기보고서(2025.03.), 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

표 8. 동사의 사업부문별 연간 실적 및 분기별 전망

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)

항목	2022	2023	2024	2025E	1Q2025	2Q2025	3Q2025E	4Q2025E
매출액	352	352	3,578	4,922	1,141	1,251	1,265	1,265
디스플레이/반도체	352	352	339	336	81	85	85	85
SMPS사업	0	0	2,519	2,936	743	731	731	731
모바일사업	0	0	422	522	124	132	132	132
F&B사업	0	0	65	74	21	18	18	18
DX(단말)사업	0	0	1,316	1,071	184	296	296	296
광통신사업	0	0	7	122	21	34	34	34
컨버전스사업	0	0	28	3	11	-8	0	0
투자사업	0	0	9	4	11	-7	0	0
부동산임대업	0	0	35	79	18	20	20	20

* 전체 사업부문 매출 합계 중 연결조정에 의한 매출 미 표기

(2024년: 1,162억 원, 2025년 1분기: 73억 원, 2025년 2분기: 51억 원, 2025년 3분기: 51억 원, 2025년 4분기: 51억 원)

자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 분기보고서(2025.03.), 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

OLED 국산화와 HBM 참여를 통한 시장 다변화와 안정적 성장 기반 확보

동사는 OLED 증착 부품 국산화와 대면적 패널 대응 성과를 축적하고, 반도체 미세공정 및 HBM 핵심 부품 기술 개발에 참여하며 기술 경쟁력을 높이고 있다.

■ OLED 공정 국산화 성과와 대면적 패널 대응 제품 확대

동사는 최근 OLED 증착 공정에서 핵심 부품인 Mask Frame과 상·하부 전극의 국산화에 성공하며, 기존 일본 의존도가 높던 시장에서 입지를 넓혀가고 있다. 특히 Mask Frame은 대형 OLED 패널 제조 시 정밀한 평탄도와 구조 안정성이 요구되는 제품으로, 동사는 고객사 요구에 맞춘 신뢰성 검증을 거쳐 납품을 개시했다. 이는 단순한 제품 공급을 넘어 대면적 디스플레이 시장에서 동사의 기술력을 인정받은 사례라 할 수 있다. 또한 Susceptor, Diffuser 등 증착용 소모품의 성능 고도화가 진행되면서, 향후 OLED 대형화 및 고해상도 전환에 따른 수요 증가에 대응할 수 있는 기반이 마련되고 있다. 이러한 성과는 정부가 추진하는 핵심부품 국산화 정책과 맞물려 향후 시장 점유율 확대와 신규 매출원 창출로 이어질 것으로 전망된다.

■ 반도체 미세공정 대응과 HBM 관련 전략기술 참여

반도체 부문에서는 CVD 공정용 Shower Head와 SiC 기반 Face Plate의 성능 개선이 이루어지고 있으며, 식각용 Chamber 부품의 내식성과 내열성을 강화하는 연구개발이 병행되고 있다. 특히 동사는 국가전략기술 분야로 지정된 HBM(고대역폭 메모리) 공정용 핵심 부품 개발 과제에 참여하면서 기술 경쟁력을 높이고 있다. 이는 기존 디스플레이 중심 사업구조에서 벗어나 차세대 반도체 패키징과 메모리 공정 분야로 확장을 의미한다. 더불어 스마트 제조 시스템을 기반으로 품질 데이터 관리와 생산 자동화를 강화해 고객사의 납기 신뢰성과 품질 요구에 대응하고 있으며, 이를 통해 기존 주요 고객사 외 글로벌 장비업체와 신규 수요처와의 협력 가능성도 확대되고 있다. 이러한 변화는 단기적 성과에 그치지 않고, 중장기적으로 동사가 디스플레이와 반도체를 아우르는 복합 소재·부품 기업으로 자리매김하는 발판이 될 것이다.

최근 뉴스와 향후 전망

☑ **프롬프트:** 동사의 최근 뉴스와 향후 전망에 대해 알려주세요.

☑ **생성형 AI 답변:**

최근 1년간 (주)위지트는 재무구조 개선과 사업 경쟁력 강화를 위한 여러 변화를 추진해 왔습니다. 특히 2025년 7월에는 약 50억 원 규모의 전환사채를 발행하여 운영자금과 제품 개발, 기존 채무 상환을 동시에 추진하였습니다. 이는 단기적인 유동성 확보와 함께 연구개발 및 생산 활동에 필요한 재원을 마련하기 위한 조치로, 재무 안정성과 사업 성장을 동시에 꾀한 움직임으로 평가할 수 있습니다. 또한 해외 발행 전환사채를 만기 전 취득하여 잠재적인 주식 희석 우려를 줄이고 재무 건전성을 강화하고자 한 점도 주목할 만합니다. 이러한 일련의 활동은 동사가 재무 리스크를 관리하면서 장기적인 주주 가치 제고를 지향하고 있음을 보여줍니다.

시장 측면에서는 외국인 투자자의 순매수가 이어지며 주가 흐름이 긍정적으로 형성된 바 있습니다. 최근 일부 테마성과 맞물려 주가 변동성이 확대되기도 했지만, 본질적으로는 동사의 핵심 사업인 디스플레이와 반도체 공정용 부품 국산화 성과가 시장에서 꾸준히 주목받고 있습니다. 특히 OLED 증착용

위지트(036090)

Mask Frame과 상·하부 전극의 국산화는 국내 대형 고객사와의 협력 확대를 가능하게 했으며, 반도체 CVD 공정용 Shower Head와 SiC 기반 부품의 고도화는 차세대 공정 대응력을 강화하는 기반이 되고 있습니다.

향후 전망을 살펴보면, 동사는 확보된 자금을 토대로 연구개발 투자를 확대하고 제품 성능 고도화에 속도를 낼 것으로 예상됩니다. 대면적 OLED 패널 생산에 대응하는 신규 부품, HBM 공정에 필요한 핵심 부품 등은 산업 내 수요가 증가하는 영역으로, 동사가 보유한 기술력이 더욱 부각될 수 있는 분야입니다. 아울러 스마트 제조 시스템을 통한 생산 효율화, 품질 관리 체계 강화도 고객 신뢰도를 높이는 중요한 요소로 작용할 것입니다.

결과적으로 최근 동사의 행보는 재무 안정성과 신제품 개발을 병행하는 전략적 전환의 시기로 볼 수 있습니다. 단기적으로는 전환사채 발행과 해외 사채 조기 취득을 통한 자금 운용 안정화, 연구개발 확대가 동시에 진행되고 있으며, 중장기적으로는 OLED 대면적 패널 대응 부품과 HBM 공정 핵심 부품 등 성장성이 높은 분야에서 기술 국산화를 통해 새로운 성장 기반을 확보할 전망입니다. 이러한 노력은 국내외 고객사의 공급망 다변화 요구와 맞물려 동사의 기회를 더욱 넓히고 있으며, 궁극적으로는 디스플레이와 반도체를 아우르는 첨단 부품 전문기업으로 자리매김하는 밑거름이 될 것입니다.

* 출처: Chat GPT

증권사 투자 의견

작성기관	투자 의견	목표주가	작성일
-	-	-	-
최근 6개월 내 발간보고서 없음			

시장 정보(주가 및 거래량)

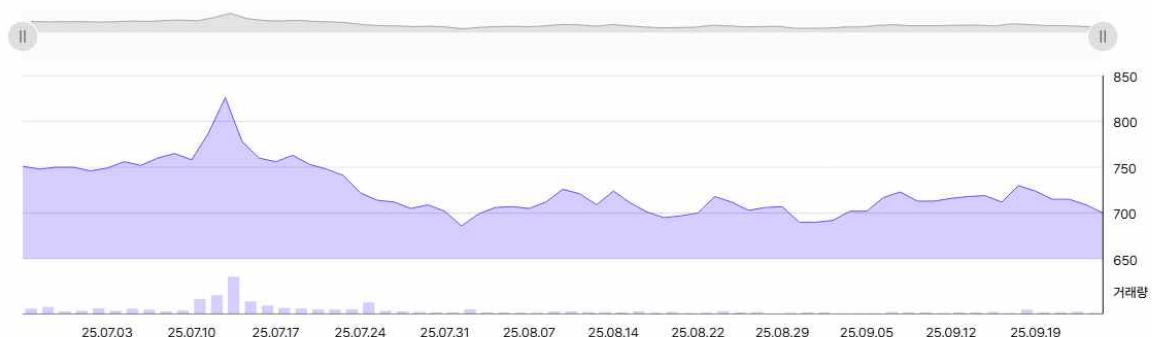
036090 코스닥

700 ▼9 -1.29%

기준: 2025.09.25 | 단위: 원, 주, %

전일 709	고가 710	거래량 383,308 주
시가 709	저가 698	거래대금 269 백만원

1주일 3개월 6개월 1년 3년 5년



자료: NICE BizLINE(2025.09.25)

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자 주의 환기 등을 통해 불공정 거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.

시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
(주)위지트	X	X	X